

出展事業者募集

「SEMICON JAPAN 2026」は半導体産業における製造技術、装置、材料をはじめ、最先端アプリケーションまでをカバーするエレクトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会です。この展示会で、当財団ブースに共同出展企業として、自社の技術や製品の展示を希望される県内事業者を募集します。

展示会概要

- 会期: 令和8年
12月9日(水)～11日(金)
- 会場: 東京ビッグサイト
- 主催: SEMIジャパン
- 出展対象: 半導体産業における製造技術、装置、材料をはじめ、自動車やIoT機器などの半導体を搭載したアプリケーションに関するもの

【写真】過去の出展の様子

募集企業数

4社程度

※展示台の展示面積(1台当たり予定) 1 m²程度
＜形状＞ヒナ段
(上段) W990×D495×H1020+ (下段) W990×D495×H770

応募要件

次の①から④をすべて満たす事業者

- ①製造業または情報通信業を営む県内中小企業者
- ②SEMICON JAPAN 2026の出展対象に合致する展示内容であること
- ③展示品の搬入搬出作業及び展示会開会から閉会まで説明担当者を配置できること
- ④県税、法人税、消費税及び地方消費税に未納がないこと

申込方法

提出書類を当財団へ電子メールで提出してください。
様式は、HPよりダウンロードできます。
(提出先E-mail)

business@joho-nagasaki.or.jp



よかネット長崎 で検索

共同出展企業の負担

小間装飾費(基本装飾代として税込 **50,000円**)
及び説明担当者の旅費、展示品の運送費など、
出展小間料以外の全ての諸経費

募集締切

令和8年9月4日(金)
※応募多数の場合、繰り上げて
締切ります

お問合せ先



公益財団法人
長崎県産業振興財団

取引振興課 (担当: 田口)

〒850-0862

長崎市出島町2-11 出島交流会館6F

TEL 095-820-8860 FAX 095-827-5243

E-mail business@joho-nagasaki.or.jp